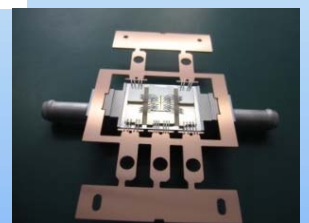
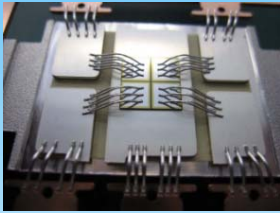


< SiC等・高Tjパワーモジュール用実装材料開発支援PJ >

KAMOME-PJ IIIの構想紹介

— PJ期間 2015/4 ~ 2017/3 —

会員募集中



PJリーダーからのメッセージ(横浜国立大学 客員教授 高橋昭雄)

KAMOME-PJで構築したモジュール評価用プラットフォームと評価技術を活用して、実用化が迫るフルSiCパワーモジュール用実装材料、具体的には $T_j=250^{\circ}\text{C}$ のパワーモジュールにも適用できる高耐熱実装材料の開発支援を目的としたプロジェクトです。開発計画のある企業にご参加いただき、世界に先駆けた開発にご利用いただければと考えています。培ってきた材料技術とネットワークも強みです。

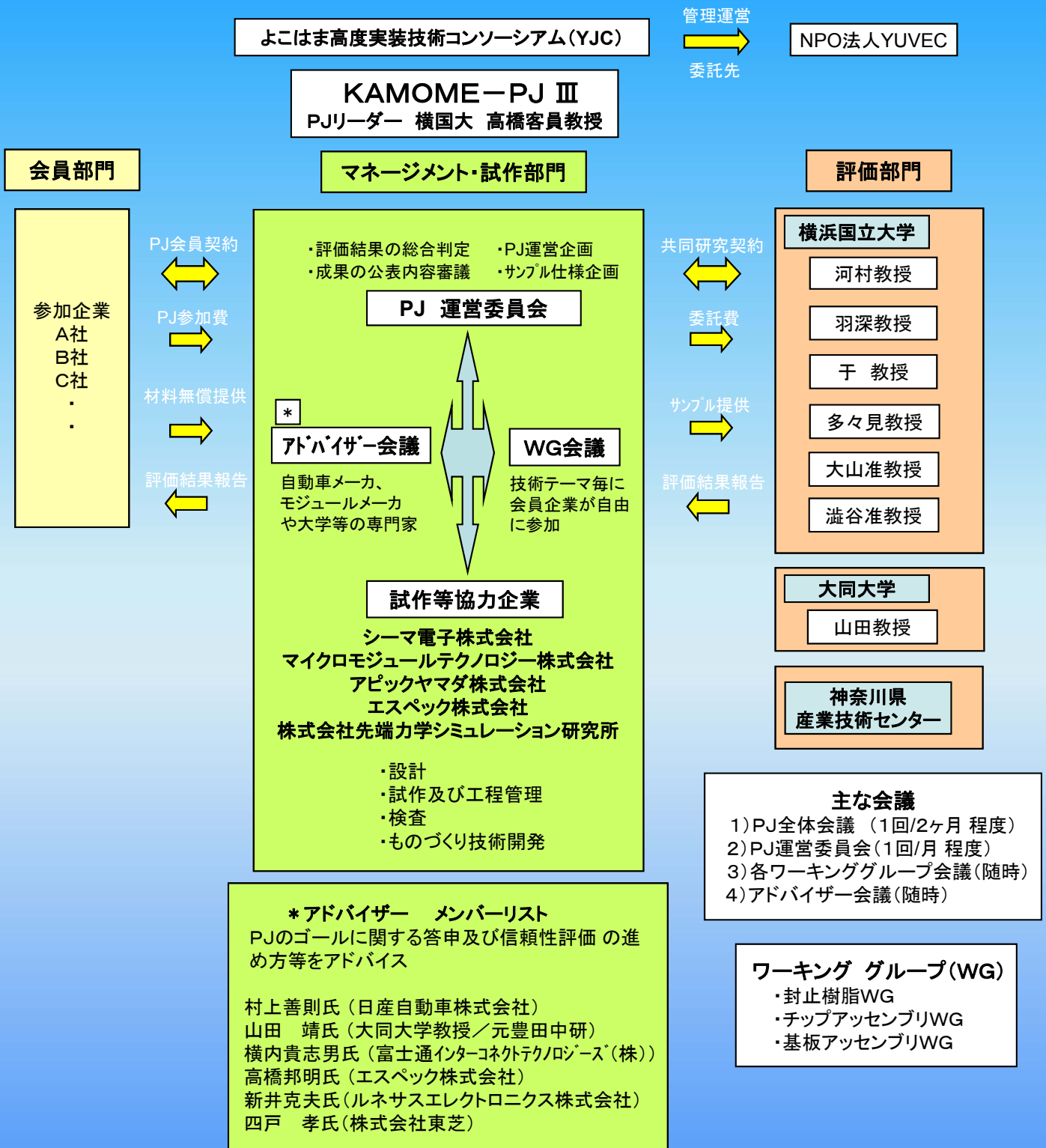


よこはま高度実装技術コンソーシアム (YJ C)

運営：特定非営利活動法人 YUVEC

共同研究先：横浜国立大学、神奈川県産業技術センター、大同大学

KAMOME-PJ III 運営組織



KAMOME-PJ

Kanagawa Advanced Module for Material Evaluation-Project

お問い合わせ

よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC)
(NPO法人YUVEC) 事務局 合志誠治、大竹康久
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5
横浜国立大学共同研究推進センター内 NPO法人YUVEC
電子メール : y-jisso@ml.ynu.ac.jp
TEL : 045-340-3981 FAX : 045-340-3982